

Date: 112.11.14

附表

2023 年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」獲獎名單

名次	團隊名稱	競賽主題	競賽題目	團隊組成單位
1	滾出新未來	製造新科技	免充氣式輪胎之專利分析與布局	國立台北科技大學智財所
				日本 Honda Cars 東總
2	Photo-AEMC	製造新科技	先進半導體光阻	新應材股份有限公司
3	贏我就是你不隊	循環零碳排	電動車無線充電技術專利分析	己新智權科技有限公司
				國立雲林科技大學科技法律研究所
				北美聯合專利商標事務所
佳作	浮動利綠	製造新科技	單軸機器人-浮動式平台專利分析與布局	業界人士
佳作	紫牛效應	淨零智慧城	智慧建築 X AI 專利分析	國立中央大學智慧營建研究中心
				國立中央大學土木工程學系
				國立臺灣師範大學資工所
佳作	半導體探險隊	製造新科技	3D Fabric 智財策略:「3D 矽堆疊」與「先進封裝」技術之專利分析研究	國立高雄科技大學 工業工程與管理系
佳作	清風徐來	製造新科技	「自」行其「視」— AGV/AMR 技術挑戰與後發策略	國立聯合大學經營管理學系
佳作	2023 專利聚落	健康樂生活	月經用品產業專利分析與布局	臺北大學企業管理學系
				臺灣師範大學
				陽明交通大學管理科學系